# EVM User's Guide: TMP119EVM **TMP119** *评估模块*

# TEXAS INSTRUMENTS

# 说明

TMP119EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TMP119 器件并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深 入了解。该 EVM 可供用户评估 TMP119 数字温度传感 器的性能。TMP119EVM 具有可分离可拆式 TMP119 传感器电路板部分,可灵活选择测量位置。

## 开始使用

- 1. 在 ti.com 上订购 TMP119EVM
- 2. 将 EVM 连接到计算机
- 3. 打开 TMP119EVM 产品页面上的 GUI 链接
- 4. 在 dev.ti.com 上打开最新版本的 GUI
- 5. 安装 TI Cloud Agent Setup 插件。
- 6. 重新加载 GUI
- 7. 确认与 EVM 的连接
- 8. 通过"Data Capture"选项卡监测温度变化
- 9. 分离可拆式传感器 PCB 部分和焊接连接 (可选)
- 10. 使用 TMP119 数据表对 GUI 选项卡进行实验
- 11. 访问我们的 E2E 论坛寻求支持或提问

# 特性

- 用于检查 TMP119 温度功能的简单应用
- 易于使用、基于云的 GUI 可在线使用,也可下载供 离线使用
- 可拆式 TMP119 传感器板
- 访问数据日志记录,调整 I2C 频率,并修改寄存器 中的数据
- 由 GUI Composer 提供支持的软件可在 Windows<sup>®</sup>、Mac<sup>®</sup>和 Linux<sup>®</sup>操作系统上的浏览器 中运行

### 应用

- 电子温度计
- 无线环境传感器
- 恒温器
- 汽车类测试设备
- 可穿戴健身和活动监测仪
- 冷链资产跟踪
- 燃气表和热量计
- 温度变送器



TMP119EVM



# 1 评估模块概述

# 1.1 引言

该 EVM 采用了 U 盘尺寸封装,带有能与主机电脑和 TMP119 器件连接的板载 MSP430F5528 微控制器。该模块 在 EVM 板上的传感器和主机控制器之间设计有穿孔。利用穿孔,用户可以灵活地进行评估:

- 用户可将 TMP119 与其系统或主机连接。
- 用户可使用 TMP119 器件将 EVM 主机和软件与用户系统连接。
- 小型独立的电路板支持用户在用户系统中放置传感器。
- 孔间距与常见的 0.1 英寸原型设计试验电路板兼容。

本用户指南介绍了 TMP119 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路 板布局以及物料清单。本用户指南详细介绍了用于操作 TMP119 评估模块的操作步骤。

# 1.2 套件内容

表 1-1 详细说明了 EVM 套件的内容。如果缺少元件,请与离您最近的德州仪器 (TI) 产品信息中心联系。TI 强烈 建议查看 TI 网站 https://www.ti.com 以获取最新版本。

#### 表 1-1. 套件内容

物品	数量
TMP119EVM	1
USB 扩展电缆	1

# 1.3 规格

表 1-2 定义了 EVM 每个部分的绝对最大热性能条件。两个主要部分是控制器部分和可拆式传感器部分。评估器件 在极端温度下的性能时,必须考虑这些限值。在这种情况下,如果设置条件超过控制器绝对最大热性能规格,则 必须分离可拆式传感器部分,以便在这些温度下仅评估传感器(而不是 MCU)。

#### 表 1-2. ISOTMP35BEVM 温度限值

板部分	条件	温度范围	
拉坦思拓	建议的自然通风条件下的工作温度范围 (T <sub>A</sub> )	-40°C 至 85°C	
12 前 番 似	绝对最大结温值 (T <sub>J (MAX)</sub> )	95°C	
TMP119 可拆式电路板	建议的自然通风条件下的工作温度范围 (T <sub>A</sub> )	-55°C 至 150°C	

# 1.4 器件信息

TMP119 是一款高精度数字温度传感器。TMP119 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准 即可在 0°C 到 45°C 的温度范围内实现高达 ±0.08°C 的精度。TMP119 配备兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有 可编程警报功能,在单路总线上最多可支持四个器件,并包含用于器件编程的集成式 EEPROM 和用于通用应用 的额外 48 位存储器。TMP119 可通过 NIST 进行追溯。TMP119 旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。对于非医疗应用,TMP119 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。有关该 IC 的更多信 息,请参阅器件数据表。表 1-3 包含了在使用此 EVM 时要考虑的一些 TMP119 相关参数。

器件规格	值
工作温度范围	-55C - 155C
温度精度 (0℃ 至 45℃ )	0.08
温度精度 (-20°C 至 50°C )	0.1
温度精度(-40°C 至 70°C)	0.15
温度精度 (-40°C 至 100°C )	0.2
温度精度 (-55℃ 至 125℃ )	0.25
温度精度(-55°C至150°C)	0.3
工作电源电压范围	1.7V 至 5.5V

## 表 1-3. 器件规格



# 2 硬件

## 2.1 概述

该 EVM 分为两个部分:微控制器部分和可拆式传感器部分。可拆式传感器部分可以分离,以便在以下情况下使用 传感器:

- 在通过焊接电线/连接器连接传感器部分的情况下,使用控制器部分来在极端温度或其他条件下从远离控制器和 PC 的位置评估传感器。
- 通过 I2C 与 TMP119 连接,将传感器部分与用户的系统搭配使用。
- 将控制器部分与用户系统中的 TMP119 传感器结合使用。

下图突出显示了各个 EVM 部分以及一些用户必须确定才能了解其用途和用法的元件。后续几节将详细说明这些元件。



## 图 2-1. TMP119EVM 电路板部分

# 2.2 穿孔和连接

USB 控制器和 TMP119 传感器之间的穿孔两侧都标记有引脚连接。将传感器部分与控制器部分分离后,用户可以 通过两种不同方式与传感器部分连接:

• 焊线或 0.1 英寸接头连接器:通过这种方法,用户可以访问该器件的所有引脚。

**备注** 控制器部分具有上拉电阻器和保护二极管。因此,当连接其他控制器板时,TI建议验证任何控制器板上 是否存在上拉电阻器和保护电路,以确保功能安全且正常。

# 2.3 状态 LED 和子稳压器

开关 S1 启用和禁用板载 3.3V 稳压器:U5。启用该子稳压器后,绿色 LED D3 亮起。为了使 TMP119EVM 正常运行,必须启用该子稳压器,因为该子稳压器为器件供电并提供通信线路的上拉电压。

红色 LED D4 是 MSP430F5528 状态 LED。表 2-2 显示了器件如何通过 LED 状态显示不同的工作模式。

D4 LED 状态	MSP430F5528 工作模式
熄灭	EVM 己连接到 EVM GUI
以 4 次闪烁为一组进行闪烁	EVM 己插入 PC,未连接到 EVM GUI
持续闪烁	已连接到 USB 电源

#### 2.4 编程接头

TMP119EVM 预先加载了正常运行 USB 接口和 PC GUI 软件所必需的固件。提供了未填充的接头 J2,用于对 MSP430F5528 进行 Spy-Bi-Wire 访问。TI 不建议用户访问该接头或对器件进行重新编程。

#### 2.5 BSL 按钮

TMP119EVM 具有用于进入 USB BSL 模式的按钮 SW1。可将其用于固件更新。要进入 USB BSL 模式,请在按 住 SW1 的同时将 EVM 连接到 PC USB 端口。



# 3 软件

## 3.1 软件安装

TMP119EVM 的 PC GUI 软件在 TI 的 GUI Composer 框架上运行。该软件可作为在浏览器中运行的实时版本提供,也可以下载以供离线使用。该软件与 Windows、Mac 或 Linux 操作系统兼容。

### 3.1.1 dev.ti.com 上的实时软件

在线软件当前可以在 Chrome<sup>™</sup>、Firefox<sup>®</sup> 和 Safari<sup>®</sup> 中工作。不支持 Internet Explorer<sup>®</sup>。用户可以通过以下操作 之一访问实时版本:

- 转到 ti.com 上的 TMP119EVM 产品页面并点击"View" 按钮。
- 转到 dev.ti.com/gallery,使用 myTI 帐户凭据进行登录,然后搜索"TMP119EVM"。
- 转到 dev.ti.com/gallery/info/THSApps/TMP119EVM/。

点击库中的应用程序图标,以启动该软件。同意安装或更新 TI Cloud Agent 浏览器插件的提示。该插件是连接 USB 硬件所必需的。

A new version of below to install t	TI Cloud Agent a he latest version.	pplication is nov What's this?	v available. Plea	ase follow the ins	structions
Step 1: Downloa	d and install a ne	w version of the	TI Cloud Agent	Application	
Help. I already d	id this				

图 3-1. 插件设置

# 3.1.2 从 dev.ti.com 下载

如上所述,用户可以通过导航到实时版本来访问最新版本的离线软件。查找下载图标 📩 并下载适用于操作系统的应用程序和运行时,如图 3-3 所示。

TMD110FVM		Select the platform to download  Linux 64bits Mac
Version 1.0.0 by THSApps (Group) RTM release		Windows     This software requires GUI Composer     runtime v12.0.0. You can download it     during the installation of this software.     Alternatively, you can get the runtime     here.
<b>(-) ±</b> (i)	6 Views	Linux 64bits runtime     Mac runtime     Windows runtime

#### 3.2 主页选项卡

Home 选项卡会在软件启动时显示。该选项卡底部的图标是 GUI 其他功能选项卡的快捷方式,与 GUI 左侧的图标 相对应。







# 3.3 数据采集选项卡

Data Capture 选项卡报告 TMP119EVM 中包含的 TMP119 器件的温度。默认情况下会轮询和显示温度数据。默 认情况下,MCU 以 100ms 的延迟轮询寄存器。在轮询时会自动发送 CONVERT TEMP 命令 (0x44)。Data Capture 选项卡上的轮询率设置与 Registers 选项卡上的轮询率设置同步。"Data Capture"选项卡包括以下功能:

- 从右上角显示的 TMP119 读取当前温度测量值。
- "Polling Rate"下拉菜单可用于禁用轮询或更改轮询率。
- Save Logging 和 Stop Logging 按钮可用于捕获温度数据并将数据保存为 CSV 格式。

捕获数据时,请记住以下几点:

- 使用 GUI 的在线版本时,会在浏览器中开始进行下载。如果 GUI 关闭,该下载会丢失。
- 使用 GUI 的离线版本时,会在接收到数据时附加该文件。在这种情况下,如果关闭 GUI,附加的数据不会丢失。



图 3-5. 数据采集

## 3.4 寄存器选项卡

*Registers* 选项卡提供 TMP119 器件中寄存器和位的交互。有关每个寄存器/位的更多信息,请将鼠标指针悬停在 寄存器名称上并点击问号以查看每个位的定义。

默认情况下,MCU以 100ms的延迟轮询寄存器,该表显示寄存器的当前状态,并且每次轮询都会更新表中的更改。通过点击表中的位,用户可以将该位更改为1或0。当"Write Register"按钮旁边被设置为"Immediate"时,该按钮将显示为灰色并被禁用。每次修改寄存器时,Immediate 模式都会触发写入操作。选择 Deferred 模式时,会启用"Write Register"按钮,除非点击"Write Register"按钮,否则不会执行写入操作。

选择 Deferred 模式时,用户可以使用以下功能:

- 点击"Write"按钮来写入所选寄存器中的位变化。
- 点击"Write All"按钮来写入所有寄存器中的所有位变化。

当自动读取关闭时,该表不再自行更新,并且用户可以使用以下功能:

- 点击"Read"按钮来读取所选寄存器的当前状态。
- 点击"Read All"按钮来同时获取所有寄存器的当前内容。

这些设置使用户可以完全控制总线活动,并可以使用示波器、逻辑分析仪或总线监听器件轻松观察各个事务。



图 3-6. 寄存器

# 4 硬件设计文件

4.1 原理图



图 4-1. 原理图

10 TMP119 评估模块



# 4.2 PCB 布局



# 图 4-2. PCB 顶视图



图 4-3. PCB 底视图

# 4.3 物料清单

表 4-1 列出了 TMP1820EVM 的物料清单。

位号	数量	值	说明	器件型号	封装参考	制造商
!PCB	1		印刷电路板	SENS123		不限
C1、C6	2	2.2µF	电容器,陶瓷,2.2µF,16V,+/-10%,X5R, 0402	GRM155R61C225KE11D	0402	MuRata
C2、C7	2	10µF	电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R, 0603	C1608X5R1A106M080AC	0603	ток
C3、C4	2	10pF	电容器,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G, 0402	C0402C100K4GACTU	0402	Kemet
C5、C11、C12、 C13、C15、C16、 C17	7	0.1µF	电容器,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R, 0402	LMK105BJ104KV-F	0402	Taiyo Yuden
C8、C9、C10	3	0.47µF	电容器,陶瓷,0.47 μ F,6.3V,+/-10%,X7R, 0402	JMK105B7474KVHF	0402	Taiyo Yuden
C14	1	2200pF	电容器,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R, 0402	CL05B222JB5NNNC	0402	Samsung Electro- Mechanics
D1、D2	2	6.2V	二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523	BZT52C6V2T-7	SOD-523	Diodes Inc.
D3	1	绿色	LED,绿色,SMD	150060GS75000	LED_0603	Wurth Elektronik
D4	1	红色	LED,红色,SMD	150060RS75000	LED_0603	Wurth Elektronik
J1	1		连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT	48037-1000	USB Type-A 直角	Molex
L1	1	<b>220</b> Ω	铁氧体磁珠,220 Ω(100MHz 时),0.45A, 0402	BLM15AG221SN1D	0402	MuRata
R1、R2	2	22	电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402	ERJ-2GEJ220X	0402	Panasonic
R3	1	100k	电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级, 0402	ERJ-2GEJ104X	0402	Panasonic
R4、R13	2	1.0k	电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级, 0402	ERJ-2GEJ102X	0402	Panasonic
R5	1	1.00Meg	电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级, 0402	RMCF0402FT1M00	0402	Stackpole Electronics

表 4-1. 物料清单

# 表 4-1. 物料清单 (续)

位号	数量	值	说明	器件型号	封装参考	制造商
R6	1	1.5k	电阻,1.5k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级, 0402	CRCW04021K50JNED	0402	Vishay-Dale
R7	1	47	电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402	ERJ-2GEJ470X	0402	Panasonic
R8	1	110	电阻,110,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级, 0402	CRCW0402110RJNED	0402	Vishay-Dale
R9、R10	2	4.7k	电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级, 0402	CRCW04024K70JNED	0402	Vishay-Dale
R11、R12	2	10k	电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402	ERJ-2GEJ103X	0402	Panasonic
R14	1	33k	电阻,33k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级, 0402	CRCW040233K0JNED	0402	Vishay-Dale
S1	1		开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT	CHS-01TB	开关,单个顶部滑动, 2.5x8x2.5mm	Copal Electronics(科 宝电子)
SW1	1		开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC, SMD	PTS820 J20M SMTR LFS	3.9x2.9mm	C&K Components
U1、U4	2		单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40℃ 至 125℃,绿色环保(RoHS,无 锑/溴)	TLV70033DCKR	DCK0005A	德州仪器 (TI)
U2	1		适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列, DRY0006A (USON-6)	TPD4E004DRYR	DRY0006A	德州仪器 (TI)
U3	1		电平转换 I2C 总线中继器,DGK0008A (VSSOP-8)	TCA9517DGKR	DGK0008A	德州仪器 (TI)
U5	1		16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬 件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)	MSP430F5528IRGCR	RGC0064B	德州仪器 (TI)
U6	1		高精度、低功耗、带 SMBus™ 和 I2C 兼容接口 的数字温度传感器	TMP119AIYBGR	DSBGA6	德州仪器 (TI)
Y1	1		晶体,24MHz,SMD	XRCGB24M000F2P00R0	2x1.6mm	MuRata
FID1、FID2、FID3	0		基准标记。没有需要购买或安装的元件。	不适用	不适用	不适用
J2	0		接头,2.54mm,3x1,金,TH	GBC03SAAN	接头,2.54mm,3x1, TH	Sullins Connector Solutions



# 5 其他信息

## 商标

Chrome<sup>™</sup> is a trademark of Google LLC.

Windows® and Internet Explorer® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac® is a registered trademark of Apple Inc..

Linux<sup>®</sup> is a registered trademark of Linus Torvalds.

Firefox<sup>®</sup> is a registered trademark of Mozilla Foundation.

Safari<sup>®</sup> is a registered trademark of Apple Inc.

所有商标均为其各自所有者的财产。

#### 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源, 不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担 保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验 证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。 您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成 本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2024,德州仪器 (TI) 公司